

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

(2025年12月23日-12月24日)

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input checked="" type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他 <u>(线上交流会)</u>
参与机构	西部证券、中原证券、毅远基金、中量星锐基金、健顺投资、上银基金、天风证券、LyGH Capital、Stoneylake、信弘天禾、银叶投资、中移资本
时间	<u>2025年12月23日-12月24日</u>
地点	上海
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 董铭彦 IR 蔡芳祺
投资者关系活动主要内容介绍	主要内容介绍： 一、公司情况介绍 二、投资者问答

投资者问答：

1、封装业务板块未来的可持续性是什么样的情况？

答：该业务的发展与市场需求紧密相关，其后续业绩请以公司披露的定期报告为准。展望未来，公司坚信长期增长动力源于核心技术的创新与迭代。我们将持续优化资源配给，更多地聚焦于 AI 应用、机器人等更具前瞻性和战略性的业务领域，致力于通过技术领先构筑持续的竞争优势，为广大投资者创造长期价值。

2、除了关键的主营产品线之外，公司还有其他布局和战略吗？

答：公司集中投入研发力量，深入挖掘大客户业务发展而衍生新的需求机会，致力于将单一产品线逐渐拓展到多个产品品类，助力公司的营收增长；把握大客户对新一代产品的预研需求，布局了应用于 AI 眼镜的骨传导声学麦克风、车载/机器人 IMU 等新产品及新技术的研发，目前相关产品的研发进展顺利进行。

3、展望明年，压力产品接下来还会继续为公司全年营收起到良好的带动吗？

答：压力产品会更加的多元化，从可穿戴产品向手机领域延伸，以现有合作为基础，继续扩大在知名品牌中的份额并重点向手机高度计应用拓展，实现从可穿戴到手机下游领域的跨越；微差压方面，积极研发新一代的产品，推动主力产品向更高毛利率结构切换，通过快速技术迭代构建“技术+市场”的双重壁垒。

4、公司未来发展上有新的变化吗？

答：公司从今年开始，在发展策略上做了优化调整。核心方向从原有的“扩产增效、聚焦性价比”转向“对标国际先进标准、深耕高端产品赛道”；以大客户核心技术指标为导向，精准匹配知名品牌客户定制化需求，打造具备市场竞争力的高端产品体系，这样也会为后续向其他品牌客户拓展、实现市场份额稳步扩张奠定坚实基础。

	<p>5、公司在机器人领域的布局和进展情况？</p> <p>答：传感器在机器人领域有着广泛的应用，公司也开始在人形机器人传感器领域进行布局，启动了六维力传感器、机器人用 IMU 以及手套型压力及温度传感器的研发立项，并积极跟相关厂商进行技术交流和产品应用的推动。</p> <p>6、公司目前的高信噪比纯数字麦克风在客户端的进展情况如何？</p> <p>答：MEMS 声学传感器作为 AI 语音交互技术中声音信号的第一输入口，将迎来技术指标的大幅升级，更好的信噪比将是关键的规格升级要求，公司依托领先的研发能力，已布局开发高信噪比、低功耗的数字麦克风，目前，部分型号已实现小批量出货，公司会抓住这一机遇，后续随着下游客户需求的更新，将迎来新一波的产品提升迭代机会。</p> <p>7、其他方面还有什么亮点值得市场关注吗？</p> <p>答：主营的声学产品出货量增长稳定，新增的高毛利产品表现也可圈可点，其他方面，医疗、汽车、IMU 等应用领域也在陆续开始有订单进来。2025 年截至目前，公司的盈利能力持续向好，公司作为拥有 MEMS 全产业链研发能力，且具有国内稀缺的多品类 MEMS 产品研发、生产能力的企业，一直致力于打造全品类的 MEMS 企业，经过之前的积累，多产品线的产品已陆续在各自的市场领域实现了导入和量产阶段。</p>
日期	2025 年 12 月 25 日